



平成24年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月5日

上場取引所 東

上場会社名 佐島電機株式会社

コード番号 7420 URL <http://www.satori.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 植田 一敏

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 茂木 正樹

TEL 03-3452-7187

四半期報告書提出予定日 平成23年10月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年5月期第1四半期の連結業績(平成23年6月1日～平成23年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第1四半期	37,897	△14.4	117	△66.2	105	△55.7	465	180.8
23年5月期第1四半期	44,282	16.1	349	—	238	465.7	165	—

(注) 包括利益 24年5月期第1四半期 △10百万円 (—%) 23年5月期第1四半期 △489百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年5月期第1四半期	27.45	—
23年5月期第1四半期	9.77	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年5月期第1四半期	69,161	28,042	40.5
23年5月期	71,796	28,223	39.3

(参考) 自己資本 24年5月期第1四半期 28,042百万円 23年5月期 28,223百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年5月期	—	10.00	—	10.00	20.00
24年5月期	—	—	—	—	—
24年5月期(予想)	—	12.00	—	13.00	25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年5月期の連結業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	83,000	△4.3	450	△44.5	400	△23.1	700	109.4	41.28
通期	175,000	2.6	1,500	△8.4	1,400	37.4	1,350	76.9	79.61

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年5月期1Q	17,946,826 株	23年5月期	17,946,826 株
② 期末自己株式数	24年5月期1Q	989,135 株	23年5月期	989,135 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年5月期1Q	16,957,861 株	23年5月期1Q	16,957,982 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) セグメント情報等	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
3. 補足情報	8
(1) 製品及びサービスごとの情報	8
(2) 地域別売上高	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめ新興国の景気は底堅い回復傾向が持続しておりますが、欧州諸国の財政問題が深刻度を増し、中東情勢の悪化による原油価格や原材料価格の高騰などにより、景気は減速基調となり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。一方、国内においても東日本大震災に伴うサプライチェーンの寸断による生産性の低下は正常化に向かうものの、電力供給問題に加え、円相場の高止まりによる資材調達や生産の海外シフトの傾向が高まるなど、世界経済同様先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような環境の中、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は海外事業の減により378億97百万円（前年同期比14.4%減）となり、営業利益は1億17百万円（前年同期比66.2%減）、経常利益は1億5百万円（前年同期比55.7%減）となりました。四半期純利益は連結子会社の吸収合併に伴い承継した繰越欠損金等に対する繰延税金資産の計上により4億65百万円（前年同期比180.8%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①国内事業

設備投資の回復によりFA機器が堅調に推移したものの、海外通信装置メーカー向け光デバイスや公共投資の地域情報化整備事業の減により、売上高は207億88百万円（前年同期比4.9%減）、セグメント損失は減収ならびに売上総利益率の悪化により9百万円（前年同期はセグメント利益1億30百万円）となりました。

②海外事業

タブレットPC向けモバイルDRAMおよびスマートフォンや携帯音楽機器向けドライバICは堅調に推移したものの、パソコンメーカー向けメモリの大幅減により、売上高は171億8百万円（前年同期比23.7%減）、セグメント利益は1億48百万円（前年同期比36.9%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ26億35百万円減少し、691億61百万円となりました。これは、商品及び製品が21億12百万円、現金及び預金が10億42百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が58億61百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ24億54百万円減少し、411億18百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が21億64百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億80百万円減少し、280億42百万円となりました。これは、利益剰余金が2億95百万円増加したものの、為替換算調整勘定が4億2百万円減少したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成23年5月期決算短信（平成23年7月14日発表）に記載の予想に変更はございません。

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,536	5,579
受取手形及び売掛金	42,952	37,090
商品及び製品	11,743	13,855
仕掛品	801	954
原材料及び貯蔵品	63	49
その他	1,847	1,499
貸倒引当金	△46	△35
流動資産合計	61,897	58,992
固定資産		
有形固定資産	4,674	4,661
無形固定資産	1,203	1,199
投資その他の資産		
その他	4,066	4,349
貸倒引当金	△44	△41
投資その他の資産合計	4,021	4,307
固定資産合計	9,899	10,168
資産合計	71,796	69,161
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	22,966	20,801
短期借入金	9,719	9,673
1年内返済予定の長期借入金	2,043	2,030
1年内償還予定の社債	1,000	1,000
未払法人税等	151	130
その他	1,194	991
流動負債合計	37,075	34,627
固定負債		
長期借入金	4,200	4,200
退職給付引当金	1,932	1,961
その他	365	329
固定負債合計	6,497	6,490
負債合計	43,573	41,118

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,608	3,608
利益剰余金	25,734	26,030
自己株式	△1,252	△1,252
株主資本合計	30,701	30,997
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	61	△12
繰延ヘッジ損益	△0	0
土地再評価差額金	△182	△182
為替換算調整勘定	△2,357	△2,760
その他の包括利益累計額合計	△2,478	△2,954
純資産合計	28,223	28,042
負債純資産合計	71,796	69,161

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)
売上高	44,282	37,897
売上原価	41,509	35,373
売上総利益	2,773	2,523
販売費及び一般管理費	2,424	2,405
営業利益	349	117
営業外収益		
受取利息	3	2
受取配当金	17	30
仕入割引	27	24
その他	24	40
営業外収益合計	73	98
営業外費用		
支払利息	59	48
為替差損	43	36
支払補償費	68	—
その他	10	24
営業外費用合計	183	110
経常利益	238	105
特別利益		
投資有価証券売却益	—	2
会員権売却益	—	0
その他	0	0
特別利益合計	0	3
特別損失		
投資有価証券評価損	42	54
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	29	—
その他	2	5
特別損失合計	75	60
税金等調整前四半期純利益	163	48
法人税、住民税及び事業税	58	30
法人税等調整額	△60	△447
法人税等合計	△1	△416
少数株主損益調整前四半期純利益	165	465
四半期純利益	165	465

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	165	465
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△164	△74
繰延ヘッジ損益	△1	1
為替換算調整勘定	△489	△402
その他の包括利益合計	△655	△476
四半期包括利益	△489	△10
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△489	△10
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	21,848	22,434	44,282	—	44,282
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,086	188	1,275	△1,275	—
計	22,935	22,622	45,558	△1,275	44,282
セグメント利益	130	235	365	△16	349

(注) 1. セグメント利益の調整額△16百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額が含まれておりま
す。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	20,788	17,108	37,897	—	37,897
セグメント間の内部売上高 又は振替高	994	196	1,191	△1,191	—
計	21,783	17,304	39,088	△1,191	37,897
セグメント利益又は 損失(△)	△9	148	138	△21	117

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△21百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額が含まれて
おります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第1四半期連結累計期間(自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日)

(単位:百万円)

	集積回路	半導体素子	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	18,442	5,499	15,998	3,382	959	44,282

当第1四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)

(単位:百万円)

	集積回路	半導体素子	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	12,472	5,837	15,057	3,563	967	37,897

(2) 地域別売上高

前第1四半期連結累計期間(自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
18,385	16,603	4,027	4,666	599	25,897	44,282

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第1四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
17,590	13,120	2,512	4,093	580	20,306	37,897

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。